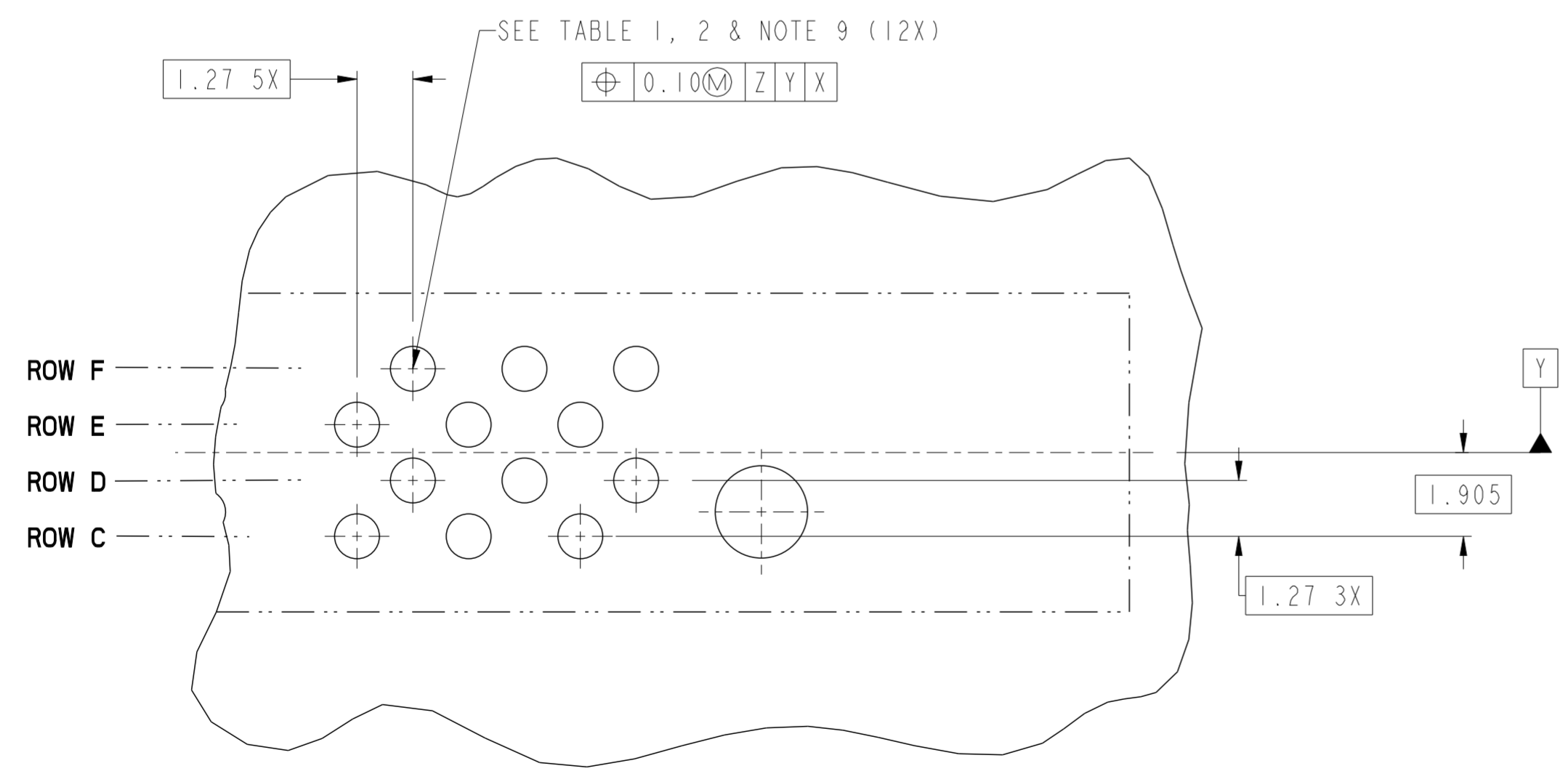
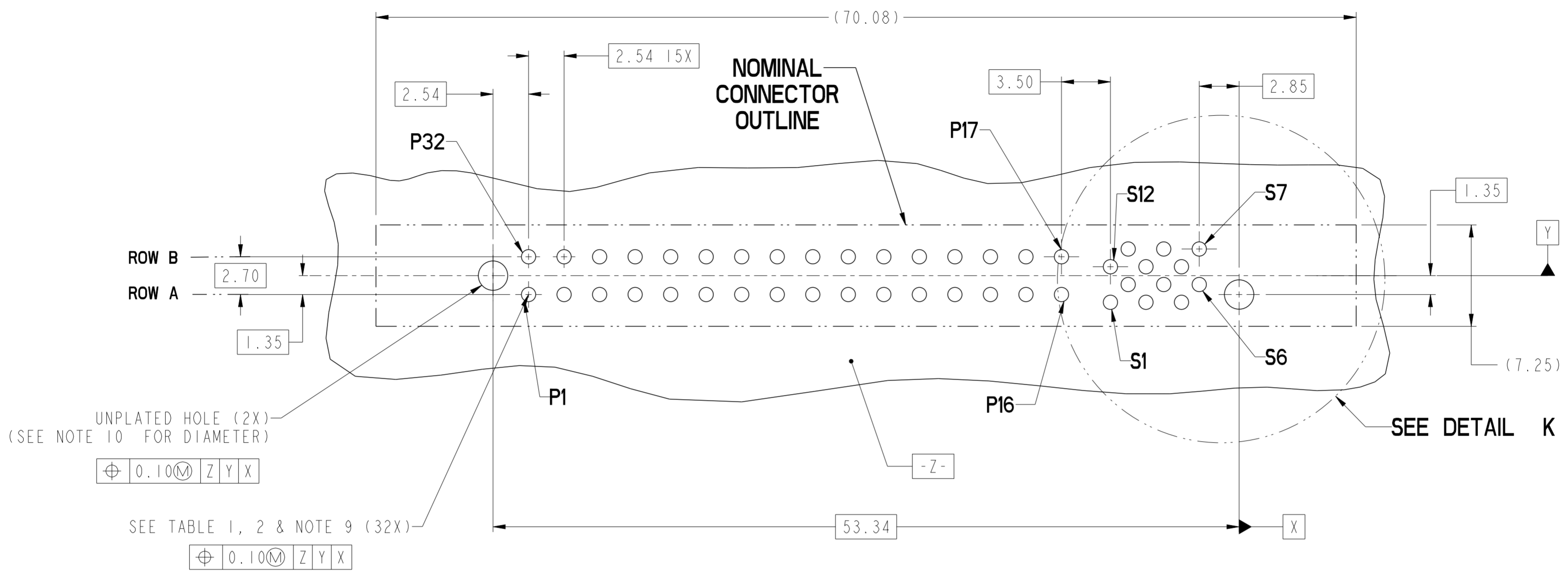


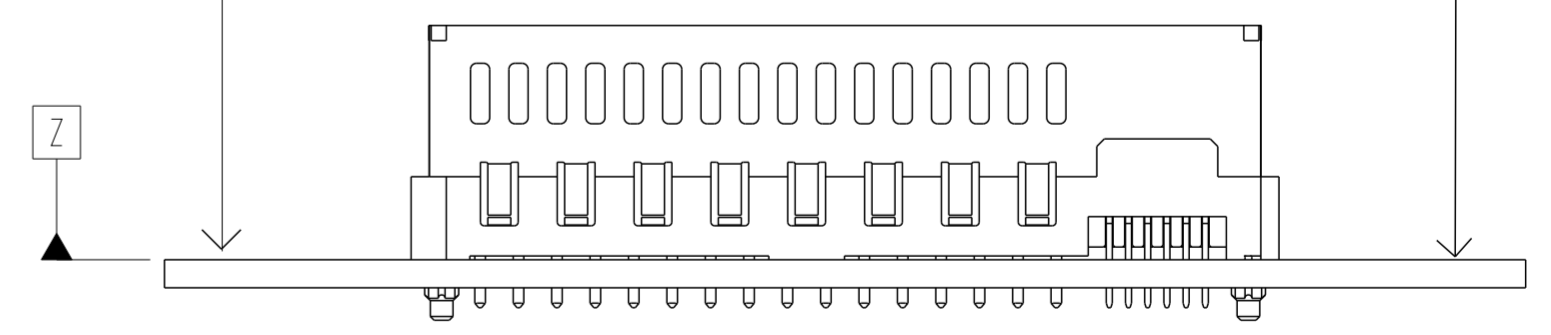
rev		ecn no	dr	date	spec ref	dr	Wei-Long Zhang	2011/04/06	projection	MM	size	A2	scale	4:1
A		---	HZ	2011-07-03	tolerance std	eng	Wei-Long Zhang	2011/12/15			ecn no	ELX-DG-008860-1	rel level	Released
B		ELX-DG-008860-1	HZ	2011-12-15	ASME Y14.5	chr	Jon Qin	2011/12/15						
					surface	appr	Fei-Ming Zheng	2011/12/15	product family	CARD EDGE	rel level	Blue		
					linear			<b>VERT RECT (32P 12S)</b> <b>HIGH POWER CARD EDGE</b>		cat. no.	10117936	rev	B	
					angular	www.fci.com		Product - Customer Drw		sheet 1 of 4				

Copyright FCI. FCI



**DETAIL K**  
**SCALE 8:1**

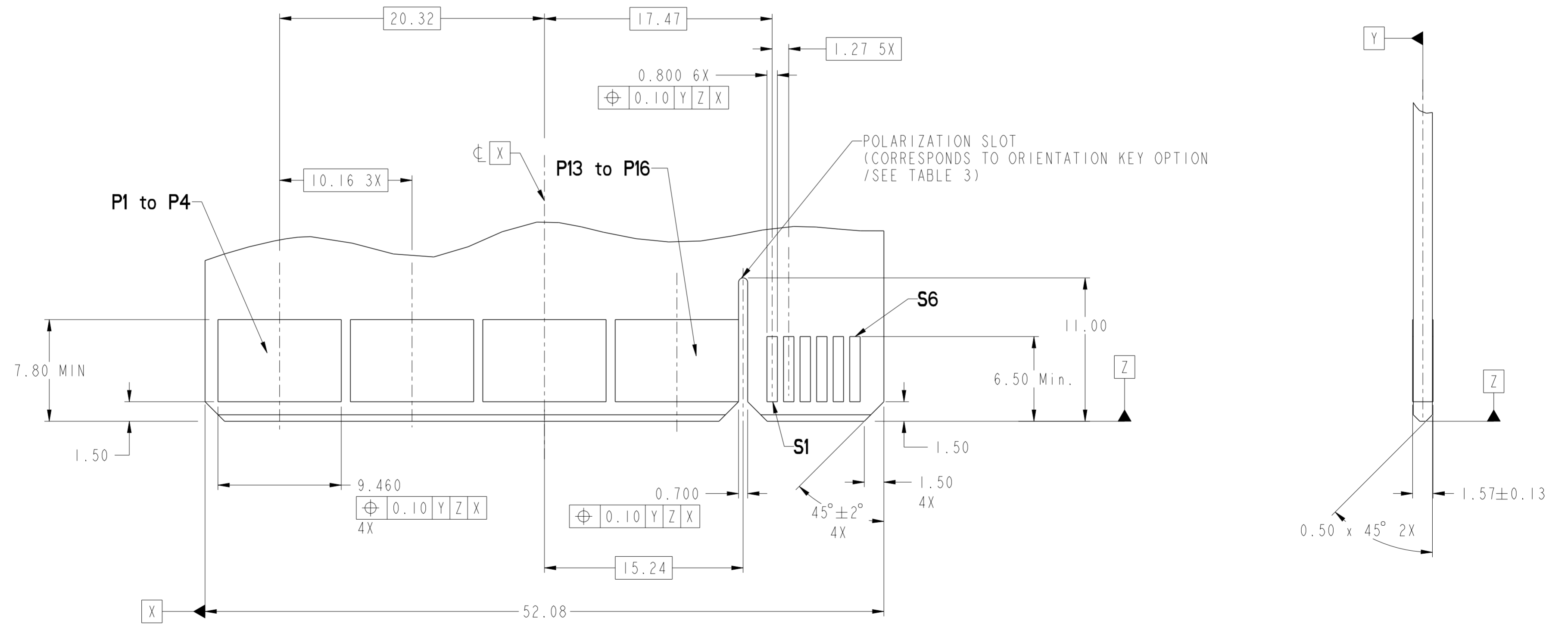
**RECOMMENDED PCB LAYOUT  
VIEWED FROM CONNECTOR SIDE**



dr	Wei-Long Zhang	2011/04/06	projection	MM	size	A2	scale	4:1	
eng	Wei-Long Zhang	2011/12/15			ecn no	ELX-DG-008860-1			
chr	Jon Qin	2011/12/15			rel level	Released			
appr	Pei-Ming Zheng	2011/12/15	product family	CARD EDGE	rel level	Released			
		title	VERT RECT (32P 12S) HIGH POWER CARD EDGE		dwg no	10117936		rev	B
www.fci.com		cat. no.	-		Product - Customer Drw	sheet 2 of 4			

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 2 (HPCE / PRESS-FIT TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.65 - 0.80
	IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.70 - 0.80
	COPPER (SEE NOTE 8)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.70 - 0.80

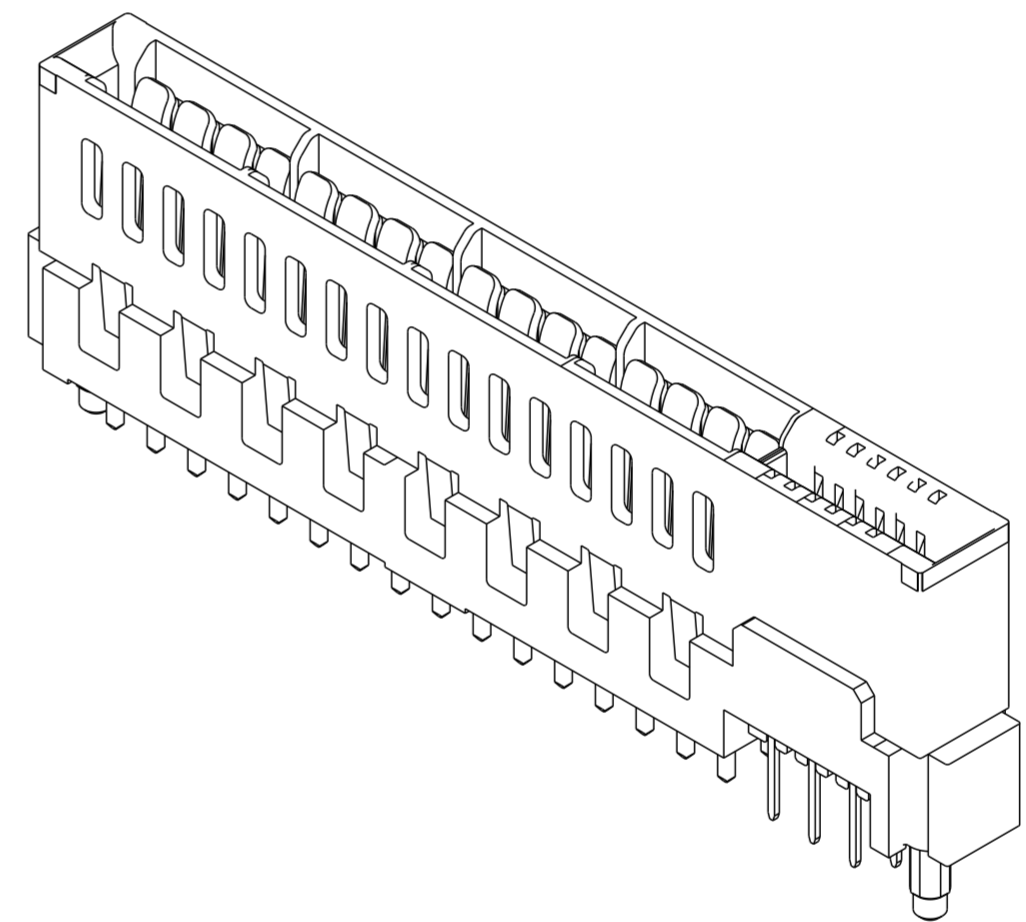


RECOMMENDED MATING BOARD FOOTPRINT

dr	Wei-Long Zhang	2011/04/06	projection	MM	size	A2	scale	4:1	
eng	Wei-Long Zhang	2011/12/15		MM	ecn no	ELX-DG-008860-1	rel level	Released	
chr	Jon Qin	2011/12/15							
appr	Pei-Ming Zheng	2011/12/15	product family	CARD EDGE	rel level	Released			
			title	VERT RECT (32P 12S) HIGH POWER CARD EDGE		dwg no	10117936	rev	B
www.fci.com			cat. no.	-		Product - Customer Drw	sheet 3 of 4		

HPCE PART NUMBER (TABLE 3)

PART NUMBER	TAIL TYPE	ORIENTATION KEY	DIM "A" TYPICAL TAIL LENGTH	DIM "B" RECOMMENDED BOARD THICKNESS
10117936-001LF	SOLDER	YES	3.17 ±0.25	1.59 - 2.38
10117936-002LF	SOLDER	NO		
10117936-003	PRESS-FIT	YES	3.17 ±0.25	1.6 MIN
10117936-003LF	PRESS-FIT	YES		
10117936-004	PRESS-FIT	NO		
10117936-004LF	PRESS-FIT	NO		



NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:

HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK  
 UL 94V-0 COMPLIANT  
 CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.

- 2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.
- 3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.
- 4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
- 5. PRODUCT MARKING (FCI - PART NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
- 6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
- 7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- 8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
- 9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 10. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED  
 Ø 2.40 +/- 0.1 FOR PRESS-FIT TAILS  
 Ø 2.10 +/- 0.1 FOR SOLDER TAILS

dr	Wei-Long Zhang	2011/04/06	projection	MM	size	A2	scale	4:1	
eng	Wei-Long Zhang	2011/12/15			ecn no	ELX-DG-008860-1			
chr	Jon Qin	2011/12/15			product family	CARD EDGE	rel level	Released	
appr	Pei-Ming Zheng	2011/12/15			title	VERT RECT (32P 12S) HIGH POWER CARD EDGE		rev	B
www.fci.com			cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 4 of 4			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.